

参展费

分类	1个展位/9m ² (含税)
普通展商	410,000日元 (442,800日元)
会员*1	350,000日元 (378,000日元)
其他参展费用	
拐角处展位费用(大约1处)*2	15,000日元 (16,200日元)

申请方法

在向中国招展代理处=上海博裕实业有限公司提出以后,我们开具付款通知单。请在规定日期前汇款。

申请期限

申请截止日期	2018年2月9日(周五)
--------	---------------

取消费

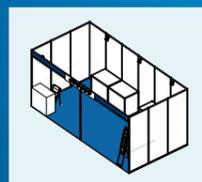
由于参展申请单位的原因而取消参展时(全部或者部分),将按照以下方式收取取消费。

受理书面取消通知之日	取消费
2018年2月23日(周五)之前	展位费的 50%
2018年2月24日(周六)以后	展位费的 100%

参考)标准配套展位

我们准备了配有基本装饰用品的高性价比标准配套展位。

1个展位/1面开放方案
81,000日元



套餐	1个展位	2个展位
护墙	一套	一套
地毯	9m ²	18m ²
公司名称标示	一套	一套
荧光灯 40W	1盏灯	2盏灯
聚光灯 100W	2盏灯	4盏灯
插座 100V	一处	一处
主线工程	1.3kw	1.6kw
接待套件	一件	一件
展台	2张	4张
资料架	一套	一套

- ※ 上述费用为装饰费用,参展费需另缴。
- ※ 规格、费用可能会有所更改。
- ※ 详细情况及申请方法将于3月的参展单位说明会上介绍。

至开展为止的日程安排(暂定)

2月	3月	4月	5月	6月
2/9(周五) 参展申请截止 最后	3/9(周五) 参展单位说明会 展位位置选择会	4月上旬 请帖散发(预定) 4月下旬 到场事前登记开始 各类申请材料 提交期限		6/4(周二)~6/5(周三) 布展时间 6/6(周三)~6/8(周五) 开展 ※最后一天即日撤展

参展相关咨询、
申请请联系总部办事处或运营办事处

电子设备综合解决方案展 官方 Twitter

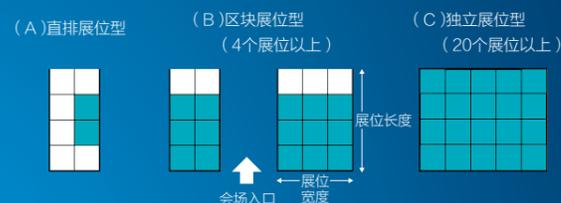
想要共享企业信息、新产品、新技术吗?



电子设备综合解决方案展的官方 Twitter 正式启用。
届时将广泛发布展会及行业信息,还请务必关注点赞。

请搜索主题标签「#JS_2018」,
浏览我们的 Twitter。

展位类型



※可能无法满足您对展位类型及拐角处展位的需求,敬请谅解。

展位位置的确定

在参展单位说明会召开之日(拟定于2018年3月9日(周五))
确定展位位置。

JPCA Show
第48届 国际电子电路产业展

JIEP Microelectronics Show
第32届 最前沿封装技术 / 封装展

JISSO PROTEC
第20届 封装工艺技术展

有机设备综合展
IoT技术半导体&线路板展

WIRE Japan Show 2018
电线 / 电缆 / 接插件综合技术展

Smart Sensing
Smart Sensing 2018



承载 连通 创造 而后 拓展

6.6 Wed. → 6.8 Fri.
Tokyo Big Sight East Hall 4-8

参展说明

电子设备2018
整体解决方案展

www.jpccashow.com

本部事務局

一般社団法人 日本电子电路工业会

参展申请

China Printed Circuit Association (CPCA) 上海博裕实业有限公司

中华人民共和国上海市徐汇区蒲汇塘路50弄5号楼2004室

TEL: 021-62086048 FAX: 021-62097747 E-mail: 1203144462@qq.com 張妍 Mobile: 1380-163-0773



电子设备整体解决方案展 2018

囊括 IoT、汽车、机器人、医疗、可穿戴设备等实物化技术的综合性展会

在电子技术展览会中也具有较高的专业性和关注度，将迎来众多国内外人士观展，

作为促进交流与商务洽谈的平台，为各参展单位的业务提供帮助。请阅读本展览会特有的参展效果提升服务，考虑是否参展。

主 办：一般社団法人日本电子电路工业会、一般社団法人电子封装学会、
一般社団法人日本机器人工业会

共同主办：电子元件产业报((株)产业时报社)、电线报((株)工业通信)
JTB Communication Design, Inc.

后 援：经济产业省、独立行政法人中小企业基础整備机构 关东本部(暂定)

海外合作：世界电子电路理事会(WECC)成员

CPCA(中国印制电路行业协会)、EIPC(欧洲电子电路协会)、
HKPCA(香港线路板协会)、IPC(美国电子电路协会)、IPCA(印度电子电路工业会)、
ELCINA(印度电子工业协会)、KPCA(韩国电子电路产业协会)、
TPCA(台湾电路板协会)

同期举办：ANEX2018(亚洲无纺布产业综合展会&会议)

主 办：亚洲无纺布协会/日本无纺布协会

展出公司数：350家公司(暂定)

到场者数：20,000人(暂定)

2018.6.6 Wed. ▶ 6.8 Fri. 东京国际展示场 东 4-8 会场

2017年实绩

参展规模

456 家公司 / 1,355 个展位

参观人数

43,184 人

论坛观众人数

11,210 人

展示会布局方案



免费

展商演讲会

除展位展示之外，参展商还可在研讨会会场(展示会场内)免费宣传新产品、新技术。

- 配备齐全的发表用设备
- 配备研讨会接待人员
- 演讲时间将按照申请的先后顺序进行安排。

※ 演讲时间依据申请顺序而定。

免费

灵活采用新闻发布中心

会展期间将设新闻发布中心!!

- 请将其作为向媒体发表新产品、新技术的舞台，进行充分利用。(计划每家企业分配10分钟左右)
- 可安排新闻公告

※ 日程安排请参见展商说明会(3/9)。

主要来场企业

- 汽车相关：AISIN精机、朝日电装、市光工业、Calsonic Kansei、KEIHIN、小糸制作所、Stanley电气、住友电装、DAIHATSU工业、DENSO、东海理化、东洋电装、TOYOTA汽车、日产汽车、日本发条、Pioneer、日立Automotive Systems、日野汽车、SUBARU、本田技研工业、Mazda、三菱汽车工业、矢崎部品
- OA、机器人工学：OMRON、Canon、CYBERDYNE、山洋电气、Panasonic、Panasonic Smart Factory Solutions、FANUC、富士施乐、三菱电机、安川电机、YAMAHA发动机、Ricoh Industry、Ricoh Japan
- 信息、通信相关：Apple、intel、NHK Media Technology、NTT、NTT docomo、冲电气工业、韩国广播公司(KBS)、KYOCERA、KDDI、SoftBank、TBS电视台(TBS)、日本IBM、日本电气、日本Microsoft、Panasonic、日立制作所、Huawei、Fujikura、富士通、村田制作所
- AV、家电相关：LG Electronics、CASIO计算机、Canon、Samsung Electronics、SHARP、SONY、Sony Global Manufacturing & Operations、Sony Semiconductor Solutions、Nikon、Pioneer、Panasonic、富士通GENERAL、YAMAHA、Roland
- 医疗设备相关：OLYMPUS、Siemens、岛津制作所、白河OLYMPUS、TERUMO、东芝Medical Systems、日立High-Technologies、日立Healthcare Manufacturing、MARK电子、MORITA东京制作所
- 半导体设备相关：intel、Canon、三星电子、SCREEN Holdings、SONY、TDK、Tokyo Electron、东芝Memory、Nikon、日立High-Technologies、富士通Semiconductor、Micron Japan、Renesas Electronics、ROHM
- 航空、宇宙相关：NEC Space Technologies、JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)、Mitsubishi Electric、Mitsubishi Heavy Industries、NEC、Nippon Avionics、Panasonic、SINFONIA TECHNOLOGY
- 其他：海上自卫队、陆上自卫队
- 电子线路板：ADVANTEST、Eastern、IBIDEN、ELNA、协荣产业、京写、KYOCERA、Kyoden、Shirai电子工业、伸光制作所、新光电气工业、住友电工Printed Circuits、大昌电子、日东电工、CMK、NOK、Panasonic、日立化成、Fujikura、富士通Interconnect Technologies、Meiko、山下Materials、利昌工业

构成展示会· 参展对象

电子电路技术

JPCA Show

第48届 国际电子电路产业展

高密度封装技术

JIEP Microelectronics Show

第32届 最前沿封装技术 / 封装展

电子部件封装技术

JISSO PROTEC

第20届 封装工艺技术展

新电路构成技术

有机设备综合展

IoT 技术半导体 & 线路板展

电气 & 光接入技术

WIRE Japan Show 2018

电气&光传输技术展

传感器技术

Smart Sensing

Smart Sensing 2018